



#### **COMUNICATO STAMPA**

#### **GRUPPO EEMS: EEMS Suzhou Ltd. ha siglato un contratto per lo sviluppo di servizi di assemblaggio di memorie DRAM con Hynix Semiconductor inc.**

Il Gruppo EEMS, attraverso la controllata EEMS Suzhou Ltd, ha siglato un "Development Agreement" per la fornitura di servizi di assemblaggio di memorie DRAM con Hynix Semiconductor inc.

Hynix Semiconductor è un'azienda leader mondiale nel mercato delle memorie a semiconduttore.

"La firma del Development Agreement rappresenta lo step preliminare per poter essere qualificati come fornitori da parte di Hynix" - ha affermato Paolo Mutti, Amministratore Delegato del Gruppo EEMS.

"Siamo onorati di esser stati selezionati da un riconosciuto leader a livello mondiale nel campo dei semiconduttori come Hynix" - ha dichiarato Vittorio Boncompagni, Direttore Marketing di EEMS Suzhou Ltd. - "Questo accordo premia l'eccellenza del nostro lavoro e dello standard tecnologico raggiunto da EEMS e rappresenta un passo fondamentale verso l'espansione del nostro business in Asia."

***Il Gruppo EEMS** è tra i primi operatori a livello mondiale nell'assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a semiconduttore e – attraverso la controllata Solsonica S.p.A – è leader italiano nella produzione di celle e moduli fotovoltaici nonché nello sviluppo di soluzioni complete per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa presenza operativa in Cina.*

Cittaducale (Rieti), 29 novembre 2011